CAPACITIVE COUPLING INSERTION FREE TYPE INFORMATION CARD

Patent number:

JP63039396

Publication date:

1988-02-19

Inventor:

URATA HARUSHIGE

Applicant:

OKI ELECTRIC IND CO LTD

Classification:
- international:

B42D15/02; B42D15/10; G06K19/00; G06K19/07;

B42D15/02; B42D15/10; G06K19/00; G06K19/07;

(IPC1-7): B42D15/02; G06K19/00

- european:

Application number: JP19860183794 19860805 Priority number(s): JP19860183794 19860805

Report a data error here

Abstract not available for JP63039396

Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

(19)日本国特許庁(JP)

(12)公開特許公報(A) (11)特許出願公開番号

特開昭 6 3 - 3 9 3 9 6

(43)公開日 昭和63年(1988)2月19日

_	15/02 19/00	識別記号 331 J H	庁内整理番号	F I 技術表示箇所
				B 4 2 D 15/02 3 3 1 J G 0 6 K 19/00 H
	審査請求	有		(全6頁)
(21) 出願番号	特願	絕名1-183794		(71)出願人 000000029 沖電気工業株式会社
(22) 出願日	昭和	161年 (1986) 8月	₹ 5日	東京都港区虎ノ門1丁目7番12号 (72)発明者 浦田 春茂 東京都港区虎ノ門1丁目7番12号 沖電気工 業株式会社内
				(74)代理人 柿本 恭成

^{(54) 【}発明の名称】容量結合插入方向自由形情報カード

^{(57) 【}要約】本公報は電子出願前の出願データであるた め要約のデータは記録されません。

【特許請求の範囲】

1、はぼ矩形状のカード本体と、

このカード本体の各辺の中心線に対して対称的に配置され外部の交流電力の受電および外部との間で信号の授受を行なう一対の容量結合用極板と、

この極板を通して入力される交流電力を電源用の直流電力に変換すると共に前記信号の送信および受信を行なう 送受信回路と、

情報を記憶するメモリと、

前記送受信回路を介して入力される入力信号に基づき前記メモリの動作を制御するメモリ制御回路とを備え、前記極板、送受信回路、メモリ及びメモリ制御回路を前記カード本体内に収容したことを特徴とする容量結合挿入方向自由形情報カード。

2、前記一対の容量結合用極板は、前記カード本体に対してほぼ同一平面ートに配設された特許請求の範囲第1項記載の容量結合挿入方向自由形情報カード。

3、前記一対の容量結合用極板は、前記カード本体に対してほぼ平行平面」ーで、かつ対向して配設された特許請求の範囲第1項記載の容量結合挿入方向自由形情報カード。

【発明の詳細な説明】

(産業上の利用分野)

本発明は、オフィス・オートメーション(Of f ー lce Automation、OA)、ファクトリー・オートメーション(Factory Automation、FA)等の分野で使用されるICカード等の情報カード、特に電源および信号の入出力用の接触形端子を持たない無電源(電池を内蔵しない)・非接触式の容量結合挿入方向自由形情報カードに関するものである。(従来の技術)

-射的な情報カードは、プラスチ・ンク等のカード本体 に半導体メモリ等の集積回路が内蔵され、カード表面に 外部装置との接触端子が設けられている。

従来、このような分野の技術としては、 \blacksquare 日経メカニカル、(1985-10-21)日経マグロウヒル社 r1 c カード J P、1e7-170 、 \blacksquare 日経エレクトロニクス、(1985-12-2)日経マグロウヒル社「I Cカード市場へなだれ込むエレクトロニクスやメーカ (I) J P、275-292 、 \blacksquare [)経エレクトロニクス、(1985-12-Ei) r1 経マグロウヒル社「I Cカード市場へなだれ込むエレク I ・ロニクス、(1985-12-Ei) r1 経マグロウヒル社「I Cカード市場へなだれ込むエレク I ・ロニクス・メーカ (下) J P、249-282 、 \blacksquare 実開昭 5 Ef -1091e B号公報に記載されるものがあった。以一(ξ 、その構成を図を用いて説明する。

第2図は従来の情報カードの一構成例を示すブロック図 、第3図はその実装例を示す斜視図である。

第2図において、■は情報の読出し、潟込みを行うための外部装置、2は情報カードであり、外部装置lから情報カード2へ直流電源VC, Eが供給されると共に、そ

の外部装置1と情報カート2の間で人、出力信LSI101~110nが授受される。第2図および第3図に示すように、情報カード2はプラスチック笠で作られた矩形状のカード本体3を有し、そのカード本体3にはその表面に露出する電源および信号用の複数個の接触形端子4が設けられると共に、内部に電子集積回路(以下、ICという)5が設けられている。IC5は、半導体メモリ6と、そのメモリ6に対する情報の書込みや読出しを制御するマイクロプロセ、ンサ7とを右している。

この種の情報カー12では、それを外部装置1に差し込むと、カート2側の端子4が外部装置1側の端子と接触し、これらの端子4笠を通してメモリ6に格納された情報を外部装置1で読出したり、あるいは外部装置1側の情報をメモリ6内に書込んだりする。

(発明が解決しようとする問題点)

しかしながら、-1 - 記構成の情報カードでは、端子 4 が外部に露出しているため、その端子接触部のよごれ、酸化、腐食、摩耗等による接触不良や、リーク電流による誤動作、さらに静電気や外部電圧による 105 の破壊がおこり、信頼性に問題があった。

この問題を除去するために、端子4をカード本体3の表面に露出させずに、電池、発振器及びループアンテナ等をカード本体3に内蔵し、電池を使ってルーブア〉、テナから信号を送り出す非接触形の情報カードも提案されているが、電池取付けによりカード本体3が厚くなったり、電池交換等の問題が生じる。

また、情報カード2を外部装置1へ挿入する方向は、カード2側の端子4と外部装置1側の端子とを接触させる必要があることから、一定方向に制限されており、方向を誤って挿入した場合には再度正しい方向から挿入しなおさなければならず、使用」一不利不便であった。

本発明は前記従来技術が持っていた問題点として、信頼性が低い点、電池取付けによりカードが厚くなったり、電池交換等の不便を伴なう点、挿入方向に制限を受ける点について解決した情報カードを提供するものである。

(問題点を解決するための手段)

本発明は前記問題点を解決するために、情報の読出し、あるいは読出しおよび書込みを行なう情報カードにおいて、はぼ矩形状のカード本体と、このカード本体の各辺の中心線に対して対称的に配置され外部の交流電力の受電および外部との間で信号の授受を行なう一対の容量結合用極板と、この極板を通して入力される交流電力を電源用の直流電力に変換すると共に前記信号の送信および受信を行なう送受信回路と、情報を記憶するメモリと、前記送受信回路を介して入力される人力信号に基づき前記メモリの動作を制御するメモリ制御回路とを備え、前記極板、送受信回路、メモリ及びメモリ制御回路を前記カード本体内に収容したものである。

(作用)

50 本発明によれば、以一1-のように情報カードを構成し

たので、一対の容量結合用極板は挿入方向に制限を受け ることなく外?B装置との間で非接触で交流電力の受電 と入、出力信号の授受を行なわせる働きをし、送受信回 路は極板からの交流電力を直流電力に変換して内部の回 路に供給すると共に、信一じ一の送信および受信を行な う。これにより、挿入方向に制限を受けずに、無電源か つ非接触で信号の授受が行なえる。従って前記問題点を 除去できるのである。

(実施例)

第1図は本発明の実施例を示す容量結合挿入方向自由形 の情報カードの構成ブロック図である。

第1図において、10は外部装置であり、この外部装置 10には情報カード20が挿入されている。

外部装置10は送受信回路11と、電力伝送および信号 伝送共用の一対の容量結合用極板 12-1.12-3ど を有している。送受信回路11は、例えば入力性すSi に基づき変調された交流電力p sを極板12~1に与え る変調回路を有すると共に、極板12-1を通して与え られる伝送用信号を復調して出力信号SOを送出する復 調回路等を備えている。ここで、一方の極板12-2は 20 接地され、帰線ループを構成している。

電力、情報カード20は、プラスチック等で作られたほ ぼ矩形状のカード本体21を有し、そのカード本体21 内には、外部装置10側の各極板12-1.12-2と 対向する電力伝送および信号伝送共用の一対の容量結合 用極板 2 2-1. 2 2-2 が設けられると共に、IC2 3が収納されている。IC23内には、極板22-1に 接続された送受信回路24、メモリ制御回路25、及び メモリ26が設けられている。

送受信回路24は例えば、極板22-1を通して入力さ れる伝送用信号を安定化した直流電圧Vdcに変換して r c 2 3 内の各回路に電源として供給する電源回路、前 記伝送用信号-を復調してもとの入力性りSiを生成し それをメモリ制御回路25に隼える復調回路、およびメ モリ制御回路 2 5 の出力信号 S o を伝送用信号に変換し て極板22-1に与える変調回路を備えている。ここで ・方の極板22-2は接地され、帰線ループを構成 している。メモリ制御回路25は、例えばマイクロプロ セッサで構成され、メモリ26の読出しや書込み制御を 行なったり、データの直並列変換等を行なう回路である 。メモリ26は各種の情報を記憶する媒体であり、読出 (ROM) 、書込み可能すROll し専用メモ1) (PRON) 、電気的消去書込み可能なROM(EE PROM) 、紫外線消去および書込み可能なROM(EPROM) 等で構成されている。

第4図及び第5図は第1図における情報カードの実装例 を示す平面図である。第4図の情報カード20では、カ ード本体21の長辺方向の中心線Xと短辺方向の中心線 Yとの交点を中心点として、中心線Ylーの対称位置に 同一矩形状の一対の極板22−1.22−2が配設され 50 ■ 完全密封構造にできるため、防爆性や防水性が向ー

ている。また、第5図の情報カード20では、カード本 体21の中心線X、Yの交点を中心点として、中心線X 」二の対称位置に同一・矩形状の一対の極板22-1. 22-2が配設されている。これらの各極板22-1. 22-2に対応して外部装置10側の各極板12-1. 12-2も同じように配置されている。 次に動作につ いて説明する。

外部装置 10 における入力性 j 5 S j は、情報カー 120側におけるメモリ制御回路25のイニシャルセッ ト(初期設定)、情報の読出しや書込み等の制御信号、 さらにメモリ26に書込むべき信号等をシリアル(直列)化したものである。

このような外部装置10に情報カード20を挿入すると 、外部装置10側の交流電力PS及び入力信号S1が送 受信回路11で伝送用化りに変換され、極板12-1. 12-2.22-1.22-2の容1-結合により情報 カード20側の送受信回路24へ伝送される。

送受信回路24は極板22-1.22-2の出力を安定 化された直流電圧Vdcに変換し7てカード本体21内 の各回路に電源として供給すると共に、極板22-1. 22-2の出力から仏壮分のみを復調してメモリ制御回 路25に77える。すると、メモリ制御回路25では、 その入力信号に含まれている情報、例えば書込み情報に 基づきアドレスを指定してメモリ26へ情報を書込んだ 後、その書込み完了信号-を送受信回路24に榮える。 送受信号-回路24はメモリ制御回路25の出力信号-を伝送用信号ーに変調し、それを極板22-1.22-2. 12-1.12-2を通して外部装置10側の送受 信回路11に与える。

送受信回路11は入力された伝送用信号を復調し、メモ リ26の読出し情報や、情報カード内部の動作確認信号 等をシリアル化した出力性%50を送出する。

第6図は第1図の情報カード20のさらに他の実装例を 示す斜視図、第7図は第6図における極板及びICの斜 視図である。この情報カード20では、カード本体21 の中心線XとYの交点上の表側と裏側の対称位置に、同 一矩形状の一対の極板 2 2 - 1. 2 2 - 2 が配設されて いる。これらの極板22-1.22-2に対応して外部 装置10側の各極板12-1. 12-2も同じように配 40 置されている。このような情報カード20を外部装置1 0 へ挿入しても、」 - 記実施例と同様の動作を行なう。 」-記各実施例は、次のような利点を有する。

- 従来のように内部回路の端子を外部に露出させず、 非接触で電力の受電と信けの入、出力を行なうことがで きるため、従来のように端子接触部のよごれ、酸化、腐 食、摩耗等による接触不良の影響が無い。さらに、リー ク電流による故障や誤動作が無いばかりか、外部電圧や 静電気による内部回路に対する保護の必要が無い。従っ て髙い信頼性が得られる。

20

J−する。そのため、通常のOA機器やFA機器等の他に、悪環境下や防爆対策を必要とする場所における装置にも適用可能である。

- 電池を内蔵していないので、電池交換の必要がなく、さらに電池の取付はスペース分だけカード本体 2 1 を 薄型化できる。また、従来の太陽電池を内蔵したものに 比べて、高寿命化が期待できる。
- 情報カード20側の極板22-1.22-2はカード本体21の中心線X、Yに対して対称的に配置されているため、情報カード20をどの方向、すなわち」二下 10、左右、表裏を逆にして外部装置10へ挿入しても動作が可能である。このように情報カード20の挿入方向に制限を受けないので、使い勝手が向上1する。

なお、本発明は図示の実施例に限定されず、種々の変形が可能である。例えば、極板 2 2 - 1. 2 2 - 2 を円形等の他の形状にしたり、その配置状態を図示以外のものに変形したり、あるいは I C 2 3 内の回路構成をハイブリッド方式等の他のものに変形することも可能である。(発明の効果)

以上詳細に説明したように、本発明によれば、外部に露出しない一対の極板を通して電源電力の入力と信号の人、出力を行なうようにしたので、外部装置との接触不良や、リーク電流による誤動作、さらには静電気や外部電圧による内部回路の破壊等を防止できる。しかも、一対の極板をカード本体の各辺の中心線に対して対称的に配設したので、情報カードの挿入方向に制限を受けず、使い勝手が向ヒする。

【図面の簡単な説明】

第1図は本発明の実施例を示す容量結合挿入方 3 30 2

向自由形情報カードの構成ブロック図、第2図は従来の情報カードの構成ブロック図、第3図は第2図の実装例を示す斜視図、第4図及び第5図は第1図の実装例を示す平面図、第6図は第1図の他の実装例を示す斜視図、第7図は第6図中の極板及びICの斜視図である。

10・・・・・外部装置、11.24・・・・・送 受信回路、12-1.12-2.22-1.22-2 ・一団-極板、20-・・・・情報カード、21・・・・・・カード本体、23・旧・・IC125・・団・メ 40 モリ制御回路、26・・・・・メモリ。

出願人代理人 柿 本 恭 成 4

第61

図中の極板反びIC

第7図

656-

爾日本国特許庁(JP)

⑪特許出願公開

母公開特許公報(A) 昭63-39396

@Int_Cl_4

識別記号

庁内整理番号 J-7008-2C @公開 昭和63年(1988)2月19日

B 42 D 15/02 G 06 K 19/00

331

審査請求 未請求 発明の数 1 (全6頁)

の発明の名称

容量結合插入方向自由形情報カード

顧 昭61-183794 ②特

願 昭61(1986)8月5日

69発明 者 **冲電気工業株式会社** の出頭 人

東京都港区虎ノ門1丁目7番12号 冲電気工業株式会社内 東京都港区虎ノ門1丁目7番12号

升理士 柿本 恭成

容量結合挿入方向自由形情報カード

2.特許箇求の範囲

1. ほぼ矩形状のカード本体と、

ごのカード本体の各辺の中心線に対して対称的 に記置され外部の交流電力の受電および外部との 間で信号の投受を行なう一対の容量結合用無板 ▶.

この極板を通して入力される交流電力を電気用・ の直流電力に変換すると共に前記信号の送信およ び受信を行なう送受信回路と、

情報を記憶するメモリと、

・前記送受信回路を介して入力される入力信号に、 基づき前記メモリの動作を制御するメモリ制御回 飲とを備え、

前記権板、送受信回路、メモリ及びメモリ脳御 回路を前記カード本体内に収容したことを特徴と する容量結合胂入方向自由形領報カード。

2. 前配一対の容量結合用極板は、前配ガード本 体に対してほぼ同一平面上に配設された特許請求 の義囲第1項記載の容量結合挿入方向自由形情報

8. 前記一対の容量結合用極板は、前記カード本 体に対してほぼ平行平面上で、かつ対向して配設 された特許請求の範囲第1項配載の容量結合挿入 方向自由形情報カード。

3.発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

本発明は、オフィス・オートメーション(Office Automation OA)、ファグトリー・オートメー シェン(Factory Automation,FA) 等の分野で使用 されるICカード等の情報カード、特に電観および 信号の入出力用の接触形鑑子を持たない無電額 (電池を内蔵しない) ・ 非接触式の容量結合挿入 方向自由形情報カードに関するものである。 (貸来の技術)

科開昭63-39396(2)

--般的な情報カードは、プラスチック等のカード本体に半退体メモリ等の集積回路が内蔵され、カード表面に外部装置との接触端子が設けられている。

従来、このような分野の技術としては、①日経メカニカル、(1885-10-21)日経マグロウヒル社「ICカード」P.167-170、②日経エレクトロニクス、(1885-12-2)日経マグロウヒル社「ICカード市場へなだれ込むエレクトロニクス・メーカ(上)」P.275-292、③日経エレクトロニクス、(1885-12-6)日経マグロウヒル社「ICカード市場へなだれ込むエレクトロニクス・メーカ(下)」P.248-262、④実開昭58-108188 号公银に記載されるものがあった。以下、その構成を図を用いて説明する。

第2図は従来の情報カードの一構成例を示すブロック図、第3図はその実装例を示す斜視図である。

第2図において、1は情報の読出し、告込みを 行うための外部装置、2は情報カードであり、外

3

子4が外部に露出しているため、その輪子接触部のよごれ、酸化、腐食、廃耗等による接触不良や、リーク電流による認動作、さらに静電気や外部電圧によるIC5の破壊がおこり、信頼性に問題があった。

この問題を除去するために、端子4をカード本体3の表面に露出させずに、電池、発振器及びループアンテナ等をカード本体3に内蔵し、電池を使ってループアンテナから信号を送り出す非接触形の情報カードも提案されているが、電池取付けによりカード本体3が厚くなったり、電池交換等の問題が生じる。

また、情報カード2を外部装置1へ挿入する方向は、カード2個の端子4と外部装置1個の端子 とを接触させる必要があることから、一定方向に 減限されており、方向を誤って挿入した場合には 再度正しい方向から挿入しなおさなければなら ず、使用上不利不便であった。

本発明は前記従来技術が持っていた問題点として、信頼性が低い点、電池取付けによりカードが

部を置しから情報カード2へ直旋電源で、Eが供給されると共に、その外部を選しと情報カード2の間で入。出力信号I/01~I/0mが接受される。第2図および第3図に示すように、情報カード2はブラスチック等で作られた矩形状のカード本体3を有し、そのカード本体3にはその表別に電子を指したいると共に、内部に電子集積回路(以下、ICという)5が設けられている。IC5は、半導体メモリ6と、そのメモリ8に対する情報の書込みや統出しを制御するマイクロプロセッサ7とを有している。

この種の情報カード2では、それを外部装置 1に流し込むと、カード2個の端子4が外部装置 1個の端子と接触し、これらの端子4等を通して メモリ6に格納された情報を外部装置1で読出し たり、あるいは外部装置1個の情報をメモリ6内 に含いんだりする。

(発明が解決しようとする問題点)

しかしながら、上記構成の情報カードでは、端

4

厚くなったり、電池交換等の不便を伴なう点、挿 入方向に制度を受ける点について解決した賃報 カードを提供するものである。

(問題点を解決するための手段)

(作用)

本発明によれば、以上のように情報カードを構

特恩昭63-39396(3)

成したので、一対の容量結合用極板は挿入方向に 制限を受けることなく外部装置との間で非接触で 交流電力の受電と入,出力信号の授受を行なれせ を優さをし、送受信回路は極板からの交流電力に変換して内部の回路に供給するとれた で、信号の送信はよび受信を行なう。これに非人方向に制限を受けずに、無電製かの共よ 能ではらの授受が行なえる。従って前記問題点を 除去できるのである。

(字放例)

第1図は木発明の実施例を示す容量結合挿入方向自由形の情報カードの構成プロック図である。

第1図において、10は外部装置であり、この 外部装置10には情報カード20が挿入されている。

外部装置 10 は送受信回路 11 と、電力伝送 および信号伝送共用の一対の容量結合用係 板 12-1,12-3 とを有している。送受信回路 11は、例えば入力信号 5 i に基づき変調され た交流電力PSを極板 12-1 に与える変調回路を有す

7

れ、帰線ループを構成している。メモリ制御回路 25は、例えばマイクロプロセッサで構成され、メ モリ26の読出しや容込み制御を行なったり、デー タの直並列変換等を行なう回路である。メモリ28 は各種の情報を記憶する媒体であり、設出し専用 メモリ(ROM)、電込み可能なROM(PROM)、電気的 積去容込み可能なROM(EPPROM)、 架外線前去およ び告込み可能なROM(EPPROM)等で構成されている。

第4図及び第5図は第1図における情報カードの実装例を示す平面図である。第4図の情報カード20では、カード本体21の長辺方向の中心線器と短辺方向の中心線器との交点を中心点として、中心線器上の対称位置に同一矩形状の一対の価値報カード20では、カード本体21の中心線器、アの交点を中心点として、中心線器上の対称位置に同一矩形状の一対の極板22-1.22-2 が配設されている。これらの各極板22-1.22-2 に対応して外部装置10個の各種板12-1.12-2 も同じように配置されている。 次に動作について説明する。

ると共に、極板12-1を通して与えられる伝送用信号を復調して出力信号Soを送出する復調回路等を 備えている。ここで、一方の極板12-2は接地され、帰銀ループを構成している。

一方、情報カード20は、プラスチック等で作られたほぼ矩形状のカード本体21を有し、そのカード本体21内には、外部装置10個の各種板12-1、12-2 と対向する電力伝送および信号伝送共用の一対の容量結合用極板22-1、22-2 が設けられると共に、IC23が収納されている。IC23内には、極板22-1に接続された送受信回路24、メモリ開御回路25、及びメモリ26が設けられている。

送受信回路24は例えば、極板22-1を通して入力される伝送用信号を安定化した直離電圧Vdc に変換して1C23内の各回路に電額として供給する電源回路、前記伝送用信号を復調してもとの入力信号Siを生成しそれをメモリ制御回路25に与える復講回路、およびメモリ制御回路25の出力信号Soを伝送用信号に変換して極板22-1に与える変調回路を備えている。ここで、一方の極板22-2は接地さ

8

外部装置10における入力信号Siは、機報カード 20個におけるメモリ制御回路25のイニシャルセット(初期設定)、荷報の設出しや書込み等の制御 信号、さらにメモリ28に書込むべき信号等をシリアル(直列)化したものである。

このような外部装置10に情報カード20を挿入すると、外部装置10個の交流電力PS及び入力信号Si が送受信回路11で伝送用信号に変換され、板板 12-1,12-2,22-1,22-2 の容量結合により情報カー ド20個の送受信回路24へ伝送される。

送受信回路24は極板22-1,22-2 の出力を安定化された直流電圧Vdc に変換してカード本体21内の各回路に電額として供給すると共に、極板22-1,22-2 の出力から信号分のみを復調してメモリ制御回路25に与える。すると、メモリ制御回路25では、その入力信号に含まれている情報、例えば雷込み情報を客込んだ後、その審込み完了信号を送過程を容込んだ後、その審込み完了信号を送過回路24に与える。送受信号同路24はメモリ制御回路25の出力信号を伝送用信号に変調し、それ

特局联63-39396(4)

を極板22-1,22-2,12-1,12-2 を通して外部装置10 側の送受信回路11に与える。

送受信回路11は入力された伝送用信号を復興 し、メモリ26の語出し情報や、情報カード内部の 動作確認信号等をシリアル化した出力信号Soを送 出する。

第6図は第1図の簡報カード20のさらに他の実 装例を示す斜視図、第7図は第6図における極板 及び1Gの斜視図である。この情報カード20では、 カード本体21の中心線系と平の交点上の変偶と 裏側の対称位置に、同一矩形状の一対の極板 22-1,22-2 が配設されている。これらの極板 22-1,22-2 に対応して外部装置10側の各極板 12-1,12-2 も同じように配置されている。このような情報カード20を外部装置10へ挿入しても、上記実施例と同様の動作を行なう。

上記各実施例は、次のような利点を有する。

② . 従来のように内部回路の端子を外部に露出させず、非接触で電力の受電と信号の入。出力を行なうことができるため、従来のように端子接触部

1 1

ta.

なお、本発明は図示の実施例に限定されず、積々の変形が可能である。例えば、極板 22-1.22-2 を円形等の他の形状にしたり、その配置状態を図示以外のものに変形したり、あるいは IC28内の回路構成をハイブリッド方式等の他のものに変形することも可能である。

(発明の効果)

以上詳細に説明したように、本発明によれば、外部に露出しない一対の極板を通して電響電力の 入力と信号の入。出力を行なうようにしたので、 外部装置との接触不良や、リーク電流による内部 である。 であるには静電気や外部電圧による内部回路の 破壊等を防止できる。しかも、一対の種板をカー ド本体の各辺の中心銀に対して対称的に配設した ので、情報カードの挿入方向に健康を受けず、使 い勝手が向上する。

4.図面の簡単な説明

第1図は本発明の実施例を示す容量結合挿入方

のよごれ、酸化、質食、摩託等による接触不良の 影響が無い。さらに、リーク電流による故障や誤 動作が無いばかりか、外部電圧や静電気による内 部回路に対する保護の必要が無い。後って高い負 額性が得られる。

② 完全密封構造にできるため、防爆性や防水性が向上する。そのため、通常のDA機器やFA機器等の他に、悪環境下や防爆対策を必要とする場所における装置にも適用可能である。

② 電池を内蔵していないので、電池交換の必要がなく、さらに電池の取付けスペース分だけカード本体21を尊型化できる。また、従来の太陽電池を内蔵したものに比べて、高寿命化が期待できる。

④ 情報カード20個の種板22-1,22-2 はカード本体21の中心銀工、Yに対して対称的に配置されているため、情報カード20をどの方向、すなわち上下、左右、表裏を逆にして外部装置10へ挿入しても動作が可能である。このように情報カード20の挿入方向に制限を受けないので、使い腰手が向上

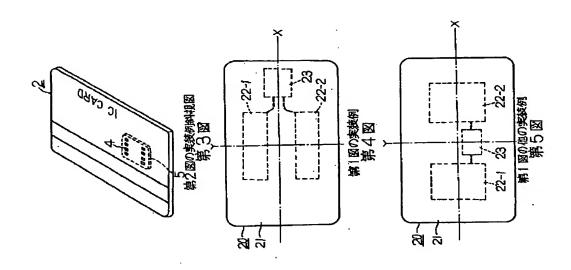
1 2

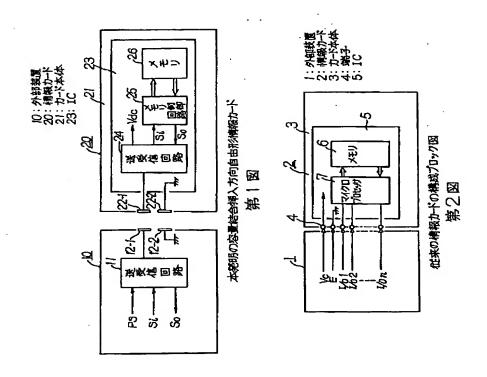
向自由形情報カードの構成プロック図、第2図は 従来の情報カードの構成プロック図、第3図は第 2図の実装例を示す斜複図、第4図及び第5図は 第1図の実装例を示す平面図、第6図は第1図の 他の実装例を示す斜複図、第7図は第6図中の極 板及びICの斜複図である。

10……外移装置、11,26 ……送受信回路、12-1,12-2,22-1,22-2 ……植板、20……情報カード、21……カード本体、28……IC、25……メモリ 観毎回路、28……メモリ。

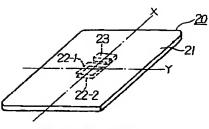
出願人代理人 柿 本 茲 成

持周昭63-39396(5)

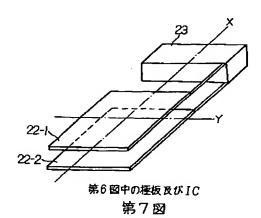




特周昭63-39396(6)



第1図の他の実装例 第6図



Japanese Application No. S61·183794, filed on August 5, 1986 Unexamined Publication No. S63·39396, published February 19, 1988 Examined Publication No. H6·85191, published October 26, 1994

English translation of the Examined Publication:

* NOTICES *

JPO and NCIPI are not responsible for any damages caused by the use of this translation.

- 1. This document has been translated by computer. So the translation may not reflect the original precisely.
- 2.**** shows the word which can not be translated.
- 3.In the drawings, any words are not translated.

CLAIMS

[Claim(s)]

[Claim 1] A power source and the signal transfer means deliver and receive a signal between the power receiving of external alternating current power, and the exterior in rectangle-like the body of a card mostly, The transceiver circuit which performs transmission and reception of said signal while changing into the direct current power for power sources the alternating current power inputted through said power source and signal transfer means, In the information card with which the memory which memorizes information, and the memory control circuit which controls actuation of said memory based on the input signal inputted through said transceiver circuit were prepared Constitute said power source and signal transfer means from a plate for capacity coupling of the pair which performs power receiving of alternating current power, and signal transfer, and it is symmetrical to the center line of each side of said body of a card in these plates. And the capacity coupling path of insertion freestyle information card characterized by arranging on the same flat surface mostly to this body of a card.

[Claim 2] A power source and the signal transfer means deliver and receive a signal between the power receiving of external alternating current power, and the exterior in rectangle-like the body of a card mostly, The transceiver circuit which performs transmission and reception of said signal while changing into the direct current power for power sources the alternating current power inputted through said power source and signal transfer means, In the information card with which the memory which memorizes information, and the memory control circuit which controls actuation of said memory based on the input signal inputted through said transceiver circuit were prepared Constitute said power source and signal transfer means from a plate for capacity coupling of the pair which performs power receiving of alternating current power, and signal transfer, and it is symmetrical to the center line of each side of said body of a card in these plates. And the capacity coupling path of insertion freestyle information card characterized by the thing which counter to this body of a card, and which was mostly arranged on the parallel flat surface.

* NOTICES *

JPO and NCIPI are not responsible for any damages caused by the use of this translation.

- 1. This document has been translated by computer. So the translation may not reflect the original precisely.
- 2.*** shows the word which can not be translated.
- 3.In the drawings, any words are not translated.

DETAILED DESCRIPTION

[Detailed Description of the Invention]

(Field of the Invention)

This invention relates to the non-power-source (cell is not built in) and non-contact-type capacity-coupling path-of-insertion freestyle information card which it does not have with information cards, such as an IC card used in fields, such as an office automation (Off-ice Automation, OA) and factory automation (Factory Automation, FA), especially a power source, and the contact form terminal for I/O of a signal.

(Prior art)

Integrated circuits, such as semiconductor memory, are built in bodies of a card, such as plastics, and, as for the common information card, the contact terminal with an external device is prepared in the card face.

Conventionally, as a technique of such a field, there were some which are indicated by the following reference, for example.

A reference 1; Nikkei mechanical, Nikkei (1985-10-21) tuna UHIRU "IC card" P.167 ·170 reference 2; The Nikkei electronics, (1985-12-2) Nikkei tuna UHIRU " " an IC card commercial scene " **** " who **** electronics manufacturer (above)" " P.275-292 reference 3; Nikkei electronics " Fig. 2 of JP,56-109166,U reference 5; JP,61-101886,A Nikkei tuna UHIRU "electronics manufacturer (below) which rushes in to IC card commercial scene" P.249 ·262 reference 4; (1985-12-6) In said reference 1-4 The block diagram showing the example of 1 configuration of the indicated conventional information card and Fig. 3 are perspective views showing the example of mounting.

While DC power supplies Vc and E are supplied to an information card 2 from an external device 1, in $\underline{\text{Fig. 2}}$, close, output signal I/O1 · I/On are delivered [an external device for 1 to perform informational read-out and writing and 2 are information cards, and] and received between the external device 1 and information card 2. As shown in $\underline{\text{Figs. 2}}$ and $\underline{3}$, an information card 2 has the rectangle-like body 3 of a card made with plastics etc., and while the power source exposed to the front face and two or more contact terminals 4 for signals are formed in the body 3 of a card, the integrated circuit (henceforth IC) 5 is formed in the interior. IC5 has semiconductor memory 6 and the microprocessor 7 which controls the writing and read-out of the information over the memory 6.

In this kind of information card 2, if it is inserted in an external device 1, the terminal by the side of an external device 1 is contacted, and the terminal 4 by the side of a card 2 will read the information stored in memory 6 through these terminal 4 grades by the external device 1, or will write in information by the side of an external device 1 into memory 6.

However, in the information card of <u>Figs.</u> 2 and 3, since the terminal 4 is outside exposed, destruction of the poor contact by the dirt of the terminal contact section, oxidation, corrosion,

wear, etc., malfunction by leakage current, and IC5 according to static electricity or foreign voltage further starts, and a problem is in dependability. Although the information card of the non-contact form where build a cell, an oscillator, a loop antenna, etc. in the body 3 of a card, and loop antenna signals are sent out using a cell is also proposed without exposing a terminal 4 on the front face of the body 3 of a card in order to remove this problem, the body 3 of a card becomes thick by cell anchoring, or problems, such as a changing battery, arise.

Moreover, since the direction which inserts an information card 2 in an external device 1 needs to contact the terminal 4 by the side of a card 2, and the terminal by the side of an external device 1, it is restricted in the fixed direction, when a direction is inserted accidentally, it must be again reinserted from the right, and is disadvantageous on use inconvenience.

So, with the technique of said reference 5, improvement in dependability, improvement in user-friendliness, etc. are aimed at by forming the coil system for electromagnetic couplings which consists of the magnetic substance and a coil in the core of the body 3 of a card, and performing transfer of a power source and a signal with this coil system.

(Trouble which invention tends to solve)

However, in the information card of said reference 5, since the coil system performed transfer of a power source and a signal, there was a problem of being hard to carry out IC-ization. Moreover, since the coil system was formed in the core of the body 3 of a card in order to give a degree of freedom to the card path of insertion, when this body 3 of a card was bent, problems, such as receiving a limit, were in the laying under the ground location of about [that there is a possibility that the maximum stress may be added and damaged to the coil system of the core], and IC5.

This invention offers the capacity coupling path of insertion freestyle information card which is [IC-] hard toize and which was solved about points, such as receiving a limit in breakage of the coil system by the skin bending stress produced in the core of a card body, and the laying under the ground location of IC, as a trouble which said conventional technique had.

(Means for solving a trouble)

A power source and the signal transfer means deliver [in order that the 1st and 2nd invention may solve said trouble] and receive a signal between the power receiving of external alternating current power, and the exterior in rectangle like the body of a card mostly, The transceiver circuit which performs transmission and reception of said signal while changing into the direct current power for power sources the alternating current power inputted through said power source and signal transfer means, The memory which memorizes information, and the memory control circuit which controls actuation of said memory based on the input signal inputted through said transceiver circuit have provided the following means in the prepared information card.

That is, in the 1st invention, said power source and signal transfer means are constituted from a plate for capacity coupling of the pair which performs power receiving of alternating current power, and signal transfer, to the center line of each side of said body of a card, is symmetrical and is arranging these plates on the same flat surface mostly to this body of a card.

in the 2nd invention, said power source and signal transfer means are constituted from a plate for capacity coupling of the pair which performs power receiving of alternating current power, and signal transfer, to the center line of each side of said body of a card, it is symmetrical and these plates are countered to this body of a card " it is arranging on an

parallel flat surface mostly.

(Work for)

Since the information card was constituted as mentioned above according to the 1st and 2nd invention, mechanical and electric reinforcement is large, it is easy to carry out IC-ization by the formation of a thin form and miniaturization, and the plate for capacity coupling of a pair raises the degree of freedom of the laying under the ground location of an internal circuitry by [which receive bending] moreover taking a formation location into consideration. The plate of this pair performs transfer of the power receiving of alternating current power, close, and an output signal by non-contact between external devices, without receiving a limit in the path of insertion. A transceiver circuit performs transmission and reception of a signal while it changes the alternating current power from a plate into direct current power and supplies it to an internal circuit. Thereby, a signal can be delivered and received by the non-power source and non-contact, without receiving a limit in the path of insertion. Therefore, said trouble is removable.

(Example)

<u>Fig. 1</u> is a configuration block Fig. of the information card of capacity coupling path-of-insertion freestyle in which the example of this invention is shown.

In <u>Fig. 1</u>, 10 is an external device and the information card 20 is inserted in this external device 10.

The external device 10 has the transceiver circuit 11, and the transfer of power which is a power source and a signal transfer means and the plate 12-1 for capacity coupling of the pair of signal transmission common use and 12-2. The transceiver circuit 11 is equipped with the demodulator circuit which restores to the signal for transmission given through a plate 12-1, and sends out an output signal So while it has the modulation circuit which gives the alternating current power PS modulated for example, based on the input signal Si to a plate 12-1. Here, one plate 12-2 is grounded and constitutes the fly-back-line loop formation.

On the other hand, by having the rectangle like body 21 of a card mostly, in the body 21 of a card, while each plate 12·1 by the side of an external device 10, and 12·2 and the transfer of power which counters from which the information card 20 was made with plastics etc. and the plate 22·1 for capacity coupling of the pair of signal transmission common use, and 22·2 are prepared, IC23 is contained. In IC23, the transceiver circuit 24 connected to the plate 22·1, the memory control circuit 25, and memory 26 are formed.

A transceiver circuit 24 is equipped with the demodulator circuit which generates the input signal Si of even if it restores to the power circuit which changes into the direct current voltage Vdc which stabilized the signal for transmission inputted through a plate 22·1, and is supplied to each circuit in IC23 as a power source, and said signal for transmission, and gives it to the memory control circuit 25, and the modulation circuit which change the output signal So of the memory control circuit 25 into the signal for transmission, and give a plate 22·1. Here, one plate 22·2 is grounded and constitutes the fly-back-line loop formation. The memory control circuit 25 is a circuit which consists of microprocessors, performs read-out of memory 26, and write-in control, or performs serial/parallel conversion of data etc. Memory 26 is a medium which memorizes various kinds of information, and consists of ROMs (EPROM) in which read-only memory (ROM), ROM (PROM) which can be written in, ROM (EEPROM) in which electric elimination writing is possible, ultraviolet-rays elimination, and writing are possible.

<u>Figs. 4</u> and $\underline{5}$ are top views showing the example of the information card in <u>Fig. 1</u>. In the information card 20 of <u>Fig. 4</u>, the plate 22-1 of a same rectangle-like pair and 22-2 are

arranged in the position of symmetry on a center line Y by making the intersection of the center line X of the direction of a long side of the body 21 of a card, and the center line Y of the direction of a shorter side into the central point. Moreover, in the information card 20 of Fig. 5, the plate 22-1 of a same rectangle-like pair and 22-2 are arranged in the position of symmetry on a center line X by making the intersection of the center lines X and Y of the body 21 of a card into the central point. Corresponding to each of these plates 22-1 and 22-2, each plate 12-1 by the side of an external device 10 and 12-2 are arranged similarly.

Next, actuation is explained.

The input signal Si in an external device 10 turns control signals, such as an initial set (initialization) of the memory control circuit 25 by the side of an information card 20, and informational read-out, writing, the signal which should be further written in memory 26 a serial (serial).

If an information card 20 is inserted in such an external device 10, the alternating current power PS and the input signal Si by the side of an external device 10 will be changed into the signal for transmission in the transceiver circuit 11, and will be transmitted to the transceiver circuit 24 by the side of an information card 20 by capacity coupling of a plate 12-1, 12-2, 22-1, and 22-2.

The transceiver circuit 24 recovers only a part for a signal from a plate 22·1 and the output of 22·2, and gives it to the memory control circuit 25 while a plate 22·1 and the output of 22·2 are changed into the stable direct current voltage Vdc and it supplies them to each circuit within the body 21 of a card as a power source. Then, in the memory control circuit 25, after specifying the address based on the information included in the input signal, for example, write in information, and writing information in memory 26, the write in completion signal is given to the transceiver circuit 24. The transceiver circuit 24 modulates the output signal of the memory control circuit 25 to the signal for transmission, and gives it to the transceiver circuit 11 by the side of an external device 10 through a plate 22·1, 22·2, 12·1, and 12·2.

The transceiver circuit 11 restores to the inputted signal for transmission, and sends out the output signal So which made serial the read-out information on memory 26, the acknowledge signal of operation inside an information card, etc.

The perspective view showing $[\underline{6}]$ the example of further others of the information card 20 of <u>Fig. 1</u> and <u>Fig. 7</u> are perspective views of the plate in <u>Fig. 6</u>, and IC.

In this information card 20, the plate 22-1 of a same rectangle-like pair and 22-2 are arranged in the position of symmetry on on the side front and background on the intersection of the center lines X and Y of the body 21 of a card. Corresponding to these plates 22-1 and 22-2, each plate 12-1 by the side of an external device 10 and 12-2 are arranged similarly. Even if it inserts such an information card 20 in an external device 10, the same actuation as the above-mentioned example is performed.

Each above mentioned example has the following advantages.

- (a) Since the coil system for electromagnetic couplings which consists of the magnetic substance and a coil as a power source and a signal transfer means is not used like before, it is easy to carry out IC ization. That is, since the formation of a thin form which used the electric conduction film is possible and a miniaturization is also possible by moreover raising the frequency of a signal, IC ization tends to carry out the plate 22-1 for capacity coupling of a pair, and 22-2.
- (b) Since it is symmetrically arranged to the center lines X and Y of the body 21 of a card, even if the plate 22-1 by the side of an information card 20 and 22-2 make reverse which direction, i.e., the upper and lower sides, right and left, and a front flesh side and insert an information

card 20 in an external device 10, they can operate. Thus, since a limit is not received in the path of insertion of an information card 20, user friendliness improves.

Moreover, the mechanical strength to bending is large, since there is still few wiring with an internal circuitry, it is hard to produce the open circuit by bending etc., and electric reinforcement is also large [the plate 22·1 of a pair, and 22·2]. Therefore, even if it forms it in the core of the body 21 of a card which skin bending stress generates, un arranging, such as breakage and an open circuit, will not arise. And what is necessary is not to necessarily form them in the core of the body 21 of a card, and just to form them in a proper location in consideration of the laying under the ground location of IC23 etc., since what is necessary is just to arrange symmetrically the plate 22·1 of a pair, and 22·2 to the center lines X and Y of the body 21 of a card. Therefore, the degree of freedom of the laying under the ground location of IC23 etc. improves.

In addition, this invention is not limited to the example of illustration, but various deformation is possible for it. For example, it is also possible to make a plate 22·1 and 22·2 into other configurations, such as a round shape, to transform the arrangement condition into things other than illustration, or to transform the circuitry in IC23 into other things, such as a hybrid system.

(Effect of the invention)

since transfer of power and a signal was carried out for going through the plate for capacity coupling of a pair according to the 1st and 2nd invention as explained to the detail above, it becomes easy to carry out IC-ization by the formation of a thin form and miniaturization of the plate of the pair. And the plate of a pair has a large mechanical strength to bending, and moreover, since there is few wiring with an internal circuitry, it does not produce un arranging, such as breakage, an open circuit, etc. by bending,, either. Furthermore, to the center line of each side of the body of a card, the plate of a pair is a symmetrical location, and mostly, on the same flat surface, since what is necessary is just to form on an parallel flat surface mostly, it can improve the degree of freedom of the laying-under-the-ground location of the internal circuitry by [which counter] forming in a proper location in consideration of the laying-under-the-ground location of an internal circuitry etc.

[Translation done.]